**切　結　書**

附件K

本人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(現任職於○○○○○○)，自000年00月00日起至000年00月00日，擔任○○○○○○公司所執行114年度高雄市政府地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)-○○○○○○○○○○○計畫之顧問，(所提供該研發計畫之技術指導內容與原任職單位或其他單位無競業情形/擔任期間無任職任一單位)，特此切結。

(蓋章)

切結書人簽章：

身分證號碼：

通訊地址：

電話：

中華民國 年 月 日